PAT-NO:

JP02003220493A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 2003220493 A

TITLE:

MANUFACTURING METHOD FOR REACTIVE SOLDER OR

SOLDER

MATERIAL

PUBN-DATE:

August 5, 2003

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

JIN, SUNGHO

N/A

MAVOORI, HAREESH

N/A

RAMIREZ, AINISSA G

N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

LUCENT TECHNOL INC

N/A

APPL-NO:

JP2002016356

APPL-DATE:

January 25, 2002

INT-CL (IPC): B23K035/40, B23K035/14

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable to manufacture an oxidation

reactive solder and the solder material in order to obtain excellent joining

with high reliability of ceramics and a metal.

SOLUTION: A metal composite layer having an inner region and a surface

region is formed by actively providing reactive atoms of higher concentration

(a 3B group, a 4B group, and rare earth elements or the like) to the surface

region compared with the inner region and it is made to be the solder material.

1) An ion implantation method, 2) a clad method, 3) coating by an immersion

11/8/04, EAST Version: 2.0.1.4

method, 4) accumulation of the coating layer, and 5) electroplating or the like may be used for the formation of the composite layer.

COPYRIGHT: (C)2003, JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-220493 (P2003-220493A)

(43)公開日 平成15年8月5日(2003.8.5)

(51) Int.Cl.7

酸別記号

340

FΙ

テーマコード(参考)

B 2 3 K 35/40

35/14

B 2 3 K 35/40

35/14

340D

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

特願2002-16356(P2002-16356)

(22)出願日

平成14年1月25日(2002.1.25)

(71)出願人 596092698

ルーセント テクノロジーズ インコーボ

レーテッド

アメリカ合衆国、07974-0636 ニュージ

ヤーシィ, マレイ ヒル, マウンテン ア

ヴェニュー 600

(72)発明者 サンゴ ジン

アメリカ合衆国、07946、ニュージャージ 一州、ミリングトン、スカイライン ドラ

イブ

(74)代理人 100081053

弁理士 三俣 弘文

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 反応性はんだまたはろう材を製造する方法

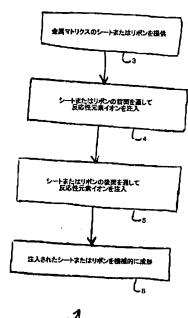
(57)【要約】

(修正有)

【課題】 セラミックスと金属の信頼性が高い良好な接 合を得るための、耐酸化反応性はんだおよびろう材を製 造することを可能にする。

【解決手段】 表面領域によりも内部領域のほうに、よ り高濃度の反応性原子(3B族、4B族、希土類元素な ど)を能動的に提供することによって、内部領域および 表面領域を有する金属複合層を形成しろう材とする。複 合層の形成には1)イオン注入法、2)クラッド法、

3) 浸漬法による被覆、4) 被覆層の堆積、5) 電気メ ッキ法等を使用すると良い。





1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 反応性はんだまたはろう材を製造する方法において

表面領域によりも内部領域のほうに、より高濃度の反応 性原子を能動的に提供することによって、内部領域およ び表面領域を有する金属マトリクスを形成するステップ を有することを特徴とする、反応性はんだまたはろう材 を製造する方法。

【請求項2】 前記提供することは、

金属マトリクスの前面を通して反応性原子のイオンを注 10 入して、内部領域内に反応性原子の埋め込み層を形成す ることを含むことを特徴とする請求項1記載の方法。

【請求項3】 反応性原子は、IIIB族元素、IVB族元素、および希土類元素のうちの1つを含むことを特徴とする請求項1記載の方法。

【請求項4】 前記提供することは、反応性原子が内部 に分散した固体金属組成物から内部領域を形成することを含み、

前記形成するステップは、固体金属組成物の外部に表面 領域を結合することをさらに含むことを特徴とする請求 20 項1記載の方法。

【請求項5】 前記結合することは、

固体金属組成物の表面に隣接して金属層を配置するステップと、

固体金属組成物の表面に金属層を融着する圧力を加えるステップとを有することを特徴とする請求項4記載の方法。

【請求項6】 前記結合することは、固体金属組成物の表面の一部を金属層で被覆することを含むことを特徴とする請求項4記載の方法。

【請求項7】 第1および第2の表面領域と、第1および第2の内部領域とを有する金属マトリクスを含むはんだまたはろう材組成物において、

第1および第2の内部領域は、それぞれ第1および第2 のの表面領域に隣接し、内部領域は、表面領域よりも高 濃度の反応性原子を有し、第1および第2の内部領域 は、内部に分散した相異なる反応性原子種を有すること を特徴とするはんだまたはろう材組成物。

【請求項8】 反応性原子は表面領域には存在しないことを特徴とする請求項7記載の組成物。

【請求項9】 金属の第1マトリクス材料と、

第1マトリクス材料に結合した、別の金属の第2マトリクス材料とを含むはんだまたはろう材組成物において、第1マトリクス材料は、第2マトリクス材料の内部に位置し、第2マトリクス材料よりも高濃度の反応性原子を有することを特徴とするはんだまたはろう材組成物。

【請求項10】 反応性原子は第2マトリクス材料には存在しないことを特徴とする請求項9記載の組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、反応性はんだおよ びろう材に関する。

[0002]

【従来の技術】はんだおよびろう材は、部品、例えば、電気部品や光部品を結合するために用いられる金属組成物を含む。この金属組成物は、単体金属または合金マトリクスを有する。はんだの金属マトリクスは、低い融点、すなわち、約450℃より低い融点を有する。ろう材の金属マトリクスは、はんだの金属マトリクスより高い融点を有し、したがって、より耐熱性の高い結合(ボンド)を形成する。

【0003】単純なはんだおよびろう材の金属マトリクスは、セラミック表面と容易には化学結合を形成しない。このため、このような表面へのはんだ付けやろう付けはしばしば、信頼性の低い結合を生じる。セラミックへの結合の信頼性を高くするために、反応性のはんだおよびろう材が開発された。反応性のはんだおよびろう材では、反応性原子が金属マトリクス中に分散される。反応性原子は、セラミックや半導体の表面を還元して、このような表面の原子がはんだやろう材の金属マトリクスと化学結合することができるようにする。

【0004】反応性のはんだおよびろう材では、反応性原子は一般に、IIIB族もしくはIVB族の元素または希土類元素のいずれかである。これらの元素は、セラミックに見られる元素、例えば、酸素、炭素、窒素、またはフッ素に対して高い親和性を有する。このため、反応性元素は、セラミック表面を還元して安定な化合物を形成する。還元された後、セラミック表面は、はんだおよびろう材の金属マトリクス原子と、より容易に化学結30 合を形成する。

【0005】残念ながら、はんだおよびろう材で用いられる反応性元素は容易に酸化し、加熱または溶融されると、はんだおよびろう材上に酸化被膜を形成しやすい。酸化被膜は、反応性はんだおよびろう材が、結合されるべき表面をぬらすのを妨げる。酸化被膜はまた、反応性原子がはんだおよびろう材の内部から、結合されるべき表面へと拡散するのを妨害する。したがって、酸化被膜の形成は、反応性はんだおよびろう材の結合を妨げる。【0006】耐酸化反応性はんだまたはろう材は、はん

10006 J 耐酸化反応性はんだまたはろう材は、はん 40 だまたはろう材の金属マトリクスの表面における反応性 原子の濃度が、金属マトリクスの内部領域における濃度 より低い反応性はんだまたはろう材である。耐酸化反応 性はんだおよびろう材は、ぬれ性および結合性が改善さ れている。その理由は、表面における反応性原子の面濃 度が低いため、このようなはんだおよびろう材は、はん だ付けまたはろう付けの初期段階中に酸化被膜を形成し にくくなるからである。このようなはんだまたはろう材 が溶融した後、反応性原子ははんだまたはろう材の内部 領域から表面へと拡散する。こうして、はんだ付けおよ

50 びろう付けの初期段階後、反応性原子は、結合されるべ

き表面を還元することが可能となる。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】耐酸化反応性はんだお よびろう材を製造する新規な、または、改良された方法 があれば有用である。

[0008]

【課題を解決するための手段】耐酸化反応性はんだおよ びろう材を製造する方法が提供される。この方法は、は んだおよびろう材を化学処理して選択的にそれらの表面 から反応性原子を除去するのではなく、はんだおよびろ う材の内部領域により多くの反応性原子を選択的に組み 込む。化学除去処理を排除することによって、本発明の 方法は、このような処理に基づく方法よりも広いクラス の耐酸化反応性はんだおよびろう材を製造することがで きる。化学処理の排除はまた、はんだおよびろう材の表 面における合金組成の変化のような、化学的に引き起こ される損傷の危険を低下させる。

【0009】1つの特徴によれば、本発明は、反応性は んだまたはろう材を製造する方法を提供する。本発明の 方法は、表面領域によりも内部領域のほうに、より高濃 20 度の反応性原子を能動的に提供することによって、内部 領域および表面領域を有する金属マトリクスを形成する ことを含む。

【0010】いくつかの実施例では、金属マトリクスの 前面を通して反応性原子のイオンを注入して、内部領域 内に反応性原子の埋め込み層を形成する。

【0011】他の実施例は、反応性原子が内部に分散し た固体金属組成物から内部領域を形成し、金属組成物の 外表面に表面領域を結合する。

【0012】も51つの特徴によれば、本発明は、第1 30 シートまたはリボン10内の反応性原子の濃度は、シー および第2の表面領域と、第1および第2の内部領域と を有する金属マトリクスを含むはんだおよびろう材組成 物を提供する。第1および第2の内部領域は、それぞれ 第1および第2のの表面領域に隣接する。内部領域は、 表面領域よりも高濃度の反応性原子を有する。第1およ び第2の内部領域は、相異なる反応性原子種を有する。 【0013】もう1つの特徴によれば、本発明は、ある 金属の第1マトリクス材料と、別の金属の第2マトリク ス材料とを含むはんだおよびろう材組成物を提供する。 第2マトリクス材料は第1マトリクス材料に結合され る。第1マトリクス材料は、第2マトリクス材料の内部 に位置し、第2マトリクス材料よりも高濃度の反応性原 子を有する。

[0014]

【発明の実施の形態】さまざまな実施例が、耐酸化反応 性はんだおよびろう材を製造する方法を提供する。これ らの方法は、はんだおよびろう材の表面領域によりも、 はんだおよびろう材の内部領域に、より高濃度の反応性 原子を組み込む。

【0015】図1は、粒子注入に基づく製造方法2の流 50

れ図である。 方法2は、 はんだまたはろう材の金属マト リクスの表面を通して 1 種または数種の反応性元素のイ オンを注入して、内部領域内に反応性原子の埋め込み層 を形成する。 方法2のさまざまなステップは、 図2A~ 図2Dによっても例示される。

【0016】図2Aを参照すると、製造方法2は、所望 のはんだまたはろう材のための金属マトリクスのシート またはリボン10を提供することを含む (ステップ 3)。金属マトリクスは、反応性原子のない、単体金属 または合金である。

【0017】図2Bを参照すると、製造方法2は、1種 または数種の反応性元素イオン12の、金属マトリクス 材料のシートまたはリボン10への能動的注入を実行す ることを含む (ステップ4)。この注入は、前面15か らある選択された距離に、層14を生成する。層14 は、選択されたドーズ量の、1種または数種の注入され た反応性元素を含む。注入後、シートまたはリボン10 内の反応性原子の濃度は、シート10の内部領域におけ る濃度のほうが、前面15に隣接する領域における濃度 より高い。すなわち、濃度は埋め込み層14で最大であ る。

【0018】図2Cを参照すると、製造方法2は、前に 注入したシートまたはリボン10の後面17を通して、 1種または数種の反応性元素イオン16の別の能動的注 入を実行することを含む(ステップ5)。この注入は、 シートまたはリボン10の後面17からある距離に、第 2の層18を生成する。第2の層18は、この第2の注 入で用いられた、選択されたドーズ量の、1種または数 種の注入された反応性原子を含む。この第2の注入後、

トまたはリボン10の内部にある第2の層18における 濃度のほうが、後面17における濃度より高い。 【0019】図2Dを参照すると、製造方法2はまた、

最終耐酸化反応性はんだまたはろう材が所望の形状を有 するように、注入されたシートまたはリボン10を機械 的に成形することを含む (ステップ6)。 例示的な成形 ステップには、注入されたシートまたはリボン10の剪 断、押抜き、放電加工、または穴あけが含まれる。

【0020】さまざまな実施例において、反応性イオン 40 種、種のドーズ量、および埋め込み層14、18の深さ の選択は異なる。種の選択は、結合されるべき基板と、 反応性はんだまたはろう材の金属マトリクスとに依存す る。ドーズ量および深さの選択は、種、金属マトリクス 中の種の溶解度および拡散率、ならびに結合されるべき 基板に依存する。注入ドーズ量は通常、1平方センチメ ートルあたり約10¹⁴から約10¹⁷反応性原子の範 囲にある。注入のドーズ量および継続時間の両方が、金 属マトリクス中の反応性原子の最終注入濃度を決定す

【0021】さまざまな実施例において、ステップ4、

5は、同種または異種の反応性元素をシートまたはリボ ン10に注入する。表面15および表面17を通して異 種の反応性元素のイオン12、16を注入すると、相異 なる基板を結合するように設計されたはんだまたはろう 材が生成される。例えば、ダイヤモンドをシリコンに結 合するはんだが、シートまたはリボン10の前面15を 通して希土類イオンを注入し(ステップ4)、シートま たはリボン10の後面17を通してチタンイオンを注入 する (ステップ5) ことにより形成される。 希土類原子 は、表面15をダイヤモンドに結合するのを助け、チタ 10 ン原子は、表面17をシリコンに結合するのを助ける。 【0022】さまざまな実施例において、注入される反 応性イオンのドーズ量を変えて、異なる結合強度のはん だおよびろう材が生成される。組立中に部品をつなぎ止 めておくだけのために設計されるはんだおよびろう材 は、少ないドーズ量の反応性元素イオンで形成される。 このようなはんだおよびろう材は、選択された臨界値を 応力が超えると切れる結合を形成し、このような臨界値 を超える応力は、組立完了後に加えられる。

【0023】方法2のいくつかの実施例は、反応性イオ ンがはんだまたはろう材の選択された領域にのみ注入さ れるように、注入ステップ4および5の期間中にシャド ウマスクを使用する。

【0024】図3~図6に、反応性原子が内部に分散し た固体金属組成物から耐酸化反応性はんだおよびろう材 の内部領域を生成するさまざまな方法を示す。これらの 方法は、最終はんだおよびろう材の表面領域を、固体金 属組成物の外表面に結合する。

【0025】図3に、耐酸化反応性はんだおよびろう材 を製造する代替方法を示す。この方法は、内側層23の 30 周りにジャケット層21、22を配置することによって スタック20を形成することを含む。内側層23は、選 択された均一濃度の反応性原子が内部に分散した単体金 属または合金を有する。ジャケット層21、22は、内 側層23と同じ金属マトリクスを有するが、ジャケット 層21、22のマトリクスには反応性原子はない。例示 的なジャケット層21、22の厚さは約1.0ミクロン (μ)~約200μであり、好ましくは約5μ~約25 μである。

【0026】この方法はまた、スタック20を物理的に 40 変形してジャケット層と内側層21、22、23を一緒 に冷間溶接することを含む。冷間溶接は、ジャケット層 21、22もしくは内側層23またはその両方の塑性変 形の結果として起こる。実施例では、スタック20をロ ーラ24、25の間で圧延して、冷間溶接を引き起こす 塑性変形を生じさせる。冷間溶接されたスタック26 は、最終耐酸化反応性はんだまたはろう材である。

【0027】いくつかの実施例では、内側層23は、急 速凝固プロセスによって形成された反応性はんだおよび

形成されるように、出発反応性はんだまたはろう材を過 冷却する。核生成点は、はんだおよびろう材の金属マト リクス中に反応性原子の金属相間アイランドの成長を促 す。例示的なプロセスは、溶融した反応性はんだを少な くとも毎時1000℃以上の速度で、好ましくは少なく とも毎時6000℃の速度で冷却して、過冷却を生成す る。AuリッチのAu-Sn-LuおよびSnリッチの Ag-Sn-Luはんだの過冷却はそれぞれ、Au4 L u およびSnョ Luアイランドを生成する。反応性原子 が希土類元素であるはんだの過冷却は、ほとんどの反応 性原子がこのような金属相間アイランド内にあるはんだ を生成する。

【0028】金属相間アイランドは安定であるため、ア イランドは、このようなアイランドを有する内側層23 から形成された耐酸化反応性はんだおよびろう材の使用 中の、酸化に対する付加的保護を提供する。急速凝固プ ロセスによるこのような金属相間アイランドの生成につ いては、米国特許出願第09/642216号に記載さ れている。

【0029】上記の急速凝固プロセスにより形成される 内側層23では、アイランドサイズは小さく保たれる。 アイランドサイズが小さい場合、最終反応性はんだのグ レインサイズ (粒度、粒径) はしばしば、アイランドを 有しない同組成のはんだ中のグレインサイズより小さ い。グレインサイズが小さいほうが、このようなはんだ の強度と疲労耐性を改善するのに有効である。はんだ付 け中の反応性原子の高速なアイランド溶解および急速な 拡散を達成するためには、グレインサイズを小さく保た なければならない。例示的な内側層23では、アイラン ドの直径は60μより小さく、好ましくは、約20μ~ 約10μより小さい。

【0030】耐酸化反応性はんだおよびろう材の冷間溶 接製造の別の方法は、円柱形断面を有するはんだおよび ろう材を生成する。この方法は、反応性原子を含まない 円柱形ジャケット層を、円柱形内側層の周りに配置する ことによって、複合材を形成することを含む。内側層お よびジャケット層は同じ金属マトリクスを有するが、内 側層は、内部に分散した反応性原子をも有する。例示的 な内側層は、例えば、上記の急速凝固プロセスにより生 成された反応性はんだまたはろう材である。配置後、複 合材をスエージングまたは線引きすることによって、同 心円状の層はともに冷間溶接されて、円柱形断面のはん だまたはろう材が生成される。

【0031】いくつかの実施例は、上記の方法により生 成される円柱形はんだおよびろう材を母材として使用す る。このような実施例では、母材をリボン形状に平滑矯 正(roll-flatten)する。最終リボン形状の表面領域は依 然として反応性元素を含まない。

【0032】図4に、耐酸化反応性はんだおよびろう材 ろう材である。急速凝固プロセスは、多くの核生成点が 50 を製造するための浸漬法を示す。この方法は、反応性原

子がすでに内部に分散された金属マトリクスの出発シー トまたはワイヤ30を提供することを含む。この方法 は、出発シートまたはワイヤ30を、単体金属または合 金の溶融浴32中に浸漬することを含む。 浴には反応性 元素はない。この方法は、選択された浸漬時間後、溶融 浴32から被覆されたシートまたはワイヤ34を取り出 すことを含む。浴32の温度および浸漬時間は、被覆の 厚さを制御する。被覆されたシートまたはワイヤ34 は、最終耐酸化反応性はんだまたはろう材であるか、あ るいは、そのようなはんだまたはろう材を生成するため に後で機械的に変形される母材である。

【0033】図4の方法では、金属被覆は、出発シート またはワイヤ30の金属マトリクスより低い融点を有す る。さもないと、出発シートまたはワイヤ30が部分的 に溶融することにより、反応性原子が浴32中に拡散し てしまう。その場合、そのような反応性原子は、後で浸 漬されるシートまたはワイヤ30の部分の表面領域を汚 染してしまうことになる。

【0034】いくつかの実施例では、出発シートまたは ワイヤ30は、上記の急速凝固プロセスにより生成され 20 る反応性はんだまたはろう材である。

【0035】図5に、耐酸化反応性はんだまたはろう材 を製造するための代替方法を示す。この方法は、反応性 元素を含まない金属ジャケット層42、44を出発金属 シート40に結合するために薄膜堆積を実行することを 含む。出発金属シート40は、内部に分散された反応性 原子を有する。薄膜堆積プロセスとしては、蒸着(evapo ration)、スパッタリング、および化学蒸着(CVD) がある。薄膜堆積により、さまざまな金属組成を有する ジャケット層42、44を形成することができる。薄膜 30 ℃)、 堆積による方法は、内部領域と表面領域が相異なる単体 金属組成または合金組成を有するような耐酸化反応性は んだおよびろう材を形成することができる。

【0036】いくつかの実施例では、出発シート40 は、上記の急速凝固プロセスにより生成される反応性は んだまたはろう材である。このような出発シートの場 合、薄膜堆積中、温度は低く保持される。温度により引 き起こされる金属相間アイランドの粗大化を低減するた めに、温度は、出発シートの融点の約0.8倍(ケルビ ン度で)より低く、好ましくは出発シートの融点の約 0.6倍より低く保持される。

【0037】図6に、耐酸化反応性はんだまたはろう材 を製造するためのもう1つの方法を示す。この方法は、 電気めっきセル54を設定することを含む。 セル54中 で、反応性はんだまたはろう材のシート50はカソード として作用し、ジャケット材料片52はアノードとして 作用する。ジャケット材料片 5 2 は反応性元素を含まな

【0038】この方法は、セルに電圧をかけることを含

ルの電解液を通ってカソードに移動する。移動する材料 は、反応性元素を含まない金属材料の被覆で、反応性は んだまたはろう材のシート50を電気めっきする。

【0039】上で説明した方法は、単体金属または合金 のマトリクスを有するさまざまな耐酸化反応性はんだお よびろう材を生成することができる。例示的な単体金属 マトリクスは、スズ(Sn)、アンチモン(Sb)、イ ンジウム(In)、ビスマス(Bi)、亜鉛(Zn)、 鉛(Pb)、銀(Ag)、および金(Au)である。例 示的な合金マトリクスとしては、金-スズ (Au-S n)、鉛-スズ (Pb-Sn)、ビスマス-スズ (Bi -Sn)、スズー銀(Sn-Ag)、スズ-亜鉛(Sn -Zn)、スズーアンチモン(Sn-Sb)、銅-銀 (Cu-Ag)、カドミウム-銀(Cd-Ag)、銅-亜鉛-銀(Cu-Zn-Ag)、銀-銅-亜鉛-ニッケ ル(Ag-Cu-Zn-Ni)、および銅-スズー銀 (Си-Sn-Ag)がある。例示的なはんだは、次の 形のおよその重量パーセント (wt.%) 組成を有する 合金マトリクスを有する。

Au-20wt. %Sn共融 (融点 (m. p.) = 28 0°C)、

Au-12.5wt.%Ge共融(m.p.=361 ℃)、

Au-3.2wt. %Si共融 (m. p. = 363 ℃) .

Au-25. 5wt. %Sb共融 (m. p. =360

Au-42wt. %In共融 (m. p. =495℃)、 Ag-3.5wt.%Sn共融(m.p.=221

Sn-37wt. %Pb.

Pb-5wt. %Sn,

Bi-48wt. %Sn.

Sn-5wt. %Sb.

Sn-45wt. %In.

例示的なろう材は、次のようなおよその合金組成の金属 マトリクスを有する。

Cu-50wt. %Ag (m. p. 871℃) 、

Cu - 37wt. %Zn - 5wt. %Ag (m. p. 840 79℃)、

Cd-5wt. %Ag (m. p. 393℃) 、

Ag-30wt. %Cu-28wt. %Zn-2wt. %Ni (m. p. 779℃)、

Cu-8wt. %Sn-7wt. %Ag (m. p. 98 5℃).

Ag-25wt. %Cu-15wt. %Zn (m. p. 718℃)。

【0040】さまざまなはんだおよびろう材が、0.2 \sim 5. $0\,\mathrm{w\,t}$.%の $A\,\mathrm{u\,b}$ しくは $A\,\mathrm{g\,s}$ たはその両方を む。この電圧により、ジャケット材料はアノードからセ 50 含む金属マトリクスを有する。これらの小さい重量パー

セントのAuあるいはAgは、金属マトリクス中の希土 類(すなわち、反応性原子)の固体溶解度を増大させ、 る。AuやAgは、反応性原子を酸化に対して保護する のにも有効である。その理由は、小さい重量パーセント のAuやAgを有するはんだおよびろう材のほうが酸素 は溶けにくいからである。AuやAgはまた、これらの 金属マトリクスが溶融することにより希土類原子が界面 に拡散してこのようなはんだおよびろう材が基板に結合 するのを助ける際に、希土類原子の溶解を加速するのに も有効である。

【0041】上記の方法により製造される耐酸化反応性 はんだおよびろう材は、内部にさまざまな反応性元素種 を含む。いくつかのこのような反応性はんだおよびろう 材は、次の反応性元素のうちの1つ以上を含む:チタン (Ti)、ジルコニウム(<math>Zr)、ハフニウム(Hf)、スカンジウム(Sc)、イットリウム(Y)、ラ ンタン(La)、セリウム(Ce)、プラセオジム (P r)、ネオジム(Nd)、サマリウム(Sm)、ユーロ ピウム (Eu)、ガドリニウム (Gd)、テルビウム (Tb)、ジスプロシウム (Dy)、ホルミウム (H o)、エルビウム(Er)、ツリウム(Tm)、イッテ ルビウム(Yb)、およびルテニウム(Lu)。

【0042】反応性元素は一般に、上記の方法により生 成される反応性はんだおよびろう材の金属マトリクス中 では低い濃度を有する。このようなはんだおよびろう材 の内部領域では、反応性元素の例示的な全重量パーセン トは、約0.1wt.%~5wt.%の範囲にあり、好 ましくは、約0.2~2wt.%の範囲にある。反応性 元素の選択される濃度は、はんだ-基板間あるいはろう 材-基板間界面における所望の反応性、金属マトリクス 30 中の反応性原子のアイランドのサイズ、および、金属マ トリクス中の反応性原子の溶解度に依存する。

【0043】上記の方法は、介在する金属化 (メタライ ゼーション) 層なしに、さまざまな基板に直接結合する 耐酸化反応性はんだおよびろう材を生成する。このよう な例示的な基板としてはセラミックがある。セラミック Clt. SiO2, Al2O3, NiO, Cr2O3, T iO₂、NbO₂、Fe₂O₃、Ta₂O₅、Zr O₂、CuO、およびZnOのような酸化物、SiC、 TiCおよびTaCのような炭化物、TiN、TaN、 Sia N4、およびAl Nのような窒化物、ならびに、 CaF2、MgF2のようなフッ化物がある。他の例示 的な基板としては、A1、Si、Ti、Cr、Zr、Z nのような自然酸化物を有する金属、およびこのような 金属の合金がある。他の例示的な基板としては、Si、 GaAs、およびGaNのような半導体、LiNb O3、ZnS、ZnSe、YAGのような光学材料、な らびに、ダイヤモンド、サファイア、トパーズ、および プラチナ (白金) のような宝石材料がある。

【0044】上記の方法により生成される耐酸化反応性 50 40 出発金属シート

10 はんだおよびろう材を結合することは、従来の反応性は んだまたはろう材のための技術によって行われる。フラ ックスおよび超音波処理は通常は不要であるが、このよ うな処理は、溶融したはんだまたはろう材上に酸化被膜 が形成される危険をさらに低減することができる。

(0045)

【発明の効果】以上述べたごとく、本発明によれば、耐 酸化反応性はんだおよびろう材を製造する方法が提供さ れる。この方法は、はんだおよびろう材を化学処理して 10 選択的にそれらの表面から反応性原子を除去するのでは なく、はんだおよびろう材の内部領域により多くの反応 性原子を選択的に組み込む。化学除去処理を排除するこ とによって、本発明の方法は、このような処理に基づく 方法よりも広いクラスの耐酸化反応性はんだおよびろう 材を製造することができる。化学処理の排除はまた、は んだおよびろう材の表面における合金組成の変化のよう な、化学的に引き起こされる損傷の危険を低下させる。

【0046】特許請求の範囲の発明の要件の後に括弧で 記載した番号がある場合は、本発明の一実施例の対応関 20 係を示すものであって、本発明の範囲を限定するものと 解釈すべきではない。

【図面の簡単な説明】

【図1】耐酸化反応性はんだおよびろう材を製造するた めの注入法の流れ図である。

【図2】図1の方法のステップを例示する図である。

【図3】耐酸化反応性はんだおよびろう材を製造するた めの冷間溶接法を示す図である。

【図4】耐酸化反応性はんだおよびろう材を製造するた めの浸漬法を示す図である。

【図5】耐酸化反応性はんだおよびろう材を製造するた めの薄膜堆積法を示す図である。

【図6】耐酸化反応性はんだおよびろう材を製造するた めの電気めっき法を示す図である。

【符号の説明】

- 10 シートまたはリボン
- 12 反応性元素イオン
- 14 埋め込み層
- 15 前面
- 16 反応性元素イオン
- 17 後面
 - 18 第2の埋め込み層
 - 20 スタック
 - 21,22 ジャケット層
 - 23 内側層
 - 24, 25 ローラ
 - 26 冷間溶接されたスタック
 - 30 出発シートまたはワイヤ
 - 32 溶融浴
 - 34 被覆されたシートまたはワイヤ

D

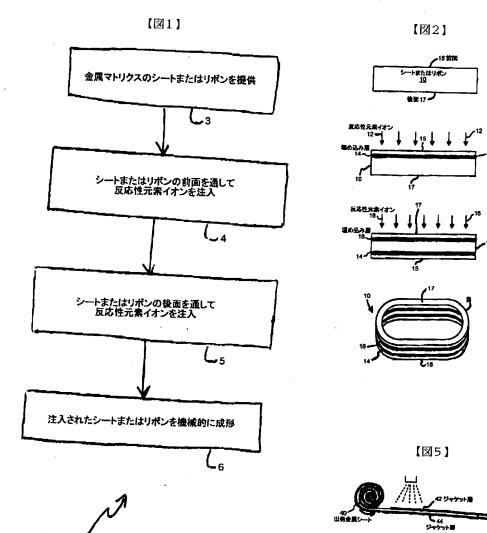
11

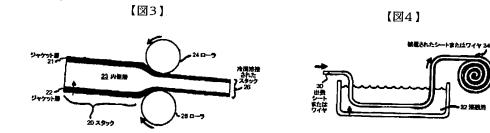
42,44 ジャケット層

50 反応性はんだまたはろう材のシート

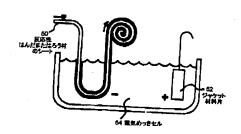
52 ジャケット材料片

54 電気めっきセル









フロントページの続き

(72)発明者 ハレッシュ マボーリ アメリカ合衆国、08854、ピスカタウェイ、 プレザントヴィウ ドライブ 245-ビー

(72)発明者 アニッサ ジー ラミレスアメリカ合衆国、07030、ニュージャージー州、ホーボーケン、モンロース トリート#3 107